Publication 2 Japanese Patent Public Disclosure (KOKAI) 06-34802 laid open: February 10, 1994 (or HEI 6) Japanese Patent Application 04-215423 July 20, 1992 (or HEI 4) filed: Inventor: M. Okaniwa Applicant: Fuji Shashin Kohki Co., Ltd. Claims: 1. An electrically conductive, antireflection film comprising a total of at least four of alternately disposed higher and lower refractive index layers (H,L) on a substrate (11), in which the outermost surface layer (27) is of a lower refractive index and, the higher refractive index layer (23) underlying said the outermost surface layer (27) is a transparent electrically conductive layer. An electrically conductive, antireflection film according 2. to claim 1, in which at least one higher refractive index layer other than said higher refractive index layer (27) comprises a dielectric material. An electrically conductive, antireflection film according 3. to claim 1 or 2, in which said higher and lower refractive index layers are prepared by a thin membrane forming process in a plasma atmosphere. A method for earthing the electrically conductive, antireflection film according to any one of claims 1 to 3, - 2 -

which comprises attaching an earthing electrode to the outermost surface layer of the electrically conductive, antireflection film so as to electrically connect said transparent conductive layer to said electrode via said outermost surface layer.

CITATION 2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-34802

(43)公開日 平成6年(1994)2月10日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 1/10

A 7132-2K

審査請求 未請求 請求項の数4(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平4-215423

(22)出願日

平成 4年(1992) 7月20日

(71)出願人 000005430

富士写真光機株式会社

埼玉県大宮市植竹町 1 丁目324番地

(72)発明者 岡庭 正行

埼玉県大宮市植竹町一丁目324番地 富士

写真光機株式会社内

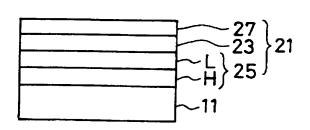
(74)代理人 弁理士 臼村 文男

(54) 【発明の名称 】 導電性反射防止膜

(57) 【要約】

【目的】 基板11上に、高屈折率層Hと低屈折率層L とからなる交互積層膜25、透明導電層23、低屈折率 の表面層27を順次積層して導電性反射防止膜とする。 表面層27を介して表面から透明導電層23に対して電 極を電気的に接続でき、アースが容易に取れる。

【構成】 基板上に高屈折率層と低屈折率層とが合計 4 層以上積層され、表面層が低屈折率層であり、表面層下 面の高屈折率層が透明導電層である、CRT等の前面パ ネルに利用される導電性反射防止膜。



【特許請求の範囲】

基板上に髙屈折率層と低屈折率層とが合 【請求項1】 計4層以上積層された導電性反射防止膜において、 表面層が低屈折率層であり、該表面層の下面の高屈折率

層が透明導電層であることを特徴とする導電性反射防止

【請求項2】 前記表面層下面の高屈折率層以外の高屈 折率層の少なくとも1層が、誘電体からなる請求項1に 記載の導電性反射防止膜。

前記低屈折率層および高屈率層が、プラ 【請求項3】 ズマ雰囲気下における薄膜形成法により成膜されたもの である請求項1または2に記載の導電性反射防止膜。

【請求項4】 請求項1~3のいずれか一項に記載の導 電性反射防止膜に対して、前記表面層上にアース電極を 取り付け、この表面層を介して、前記透明導電層とアー ス電極とを電気的に接続することを特徴とする導電性反 射防止膜のアース方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、適度の導電性を有し、 かつ、反射防止能が施された導電性反射防止膜およびそ のアース方法に関する。

[0002]

【従来の技術】テレビジョン、コンピュータ端末のディ スプレイ等においては、帯電による誤動作、ホコリの付 着防止などを目的として、前面ガラスパネルに透明導電 膜が形成されている。また、透明導電膜はガラス基板と 屈折率の差が大きく、ガラス基板の反射率が高くなるこ とから、導電性とともに反射防止能を付与し、見やすい 画面としている。

【0003】従来、このような導電性反射防止膜として は、MgF1-In1O3-Al1O3またはCeF3 膜か らなる3層膜(勝部ら、光学、第7巻第6号、250-254 (1978)), ITO/MgF1/ITO/M g F1の4 層膜(特開昭61-168899号公報)、 ITO-MgF1 -屈折率2.05~2.2の薄膜-M gF1 膜からなる4層膜(特公平4-15443号公 報)などが知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、3層膜 40 では十分な反射防止特性が得られず、4層膜以上とする 必要がある。4層膜以上の膜構成となると、前述のよう に従来は、透明導電層であるITOが最下層となり基板 上に設けられていた。この層構成によれば、基板に予め アース電極を形成し、その一部をマスキングしてITO 薄膜を形成することにより、ITO薄膜とアース電極と を電気的に接続できる。

【0005】しかしこの方式では、ITO蒸着時のマス キングが面倒であり、また、予めアース電極を形成する 必要があるため設計上の制約があり、得られた導電性反 50 て、図1に示したものと、基本的に同じ層構成である。

射防止膜付きガラス板の汎用性もなく、用途が限定され てしまう。さらに、ITO膜を高屈折率層として用いた 従来の導電性反射防止膜は、誘電体から形成された通常 の反射防止膜に比べ、反射防止特性が劣っていた。

【0006】本発明は、上記問題点を解決することを目 的とするものであり、透明導電層との電気的接続が容易 な導電性反射防止膜を提供するものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の導電性反射防止 膜は、基板上に高屈折率層と低屈折率層とが合計4層以 上積層された導電性反射防止膜において、表面層が低屈 折率層であり、該表面層の下面の高屈折率層が透明導電 層であることを特徴とする。

【0008】本発明では、表面から2層目を透明導電層 とすることにより、表面に電極を取り付けて透明導電層 とアース電極とを簡単に電気的に接続することができ る。また、表面から2層目の透明導電層以外の高屈折率 層の少なくとも1層、好ましくは全層を誘電体層とする ことにより、誘電体のみからなる通常の反射防止膜と同 等以上に、広帯域において良好な反射防止特性が得られ る.

【0009】さらに、本発明では、全層を酸化物とし、 スパッタリング、イオンビームアシスト蒸着、イオンプ レーティング等のプラズマを利用した薄膜形成法により 成膜することにより、膜の耐摩耗性、耐汚染性および分 光特性の環境安定性が改善される。

[0010]

30

【実施例】図1は、本発明の導電性反射防止膜の層構成 を示す説明図であり、基板11上に導電性反射防止膜2 1が形成されている。導電性反射防止膜21は、基板1 1上に形成された交互積層膜25と、その上に形成され た透明導電層21 (高屈折率層H) および表面層27 (低屈折率層し)とからなり、透明導電層21は表面 (大気側)から2層目に位置する。

【0011】交互積層膜25は、基板11から見て、高 屈折率層H/低屈折率層Lの2層膜からなる。また、さ らにこの上に(透明導電層との間に)高屈折率層H/低 屈折率層Lの組み合わせで2層、あるいは4層、6層… …と何層積層してもよい。このように本発明では髙屈折 率層Hと低屈折率層Lとの交互積層膜とし、かつ、表面 層27 (最上層)を低屈折率層 L、その下層を透明導電 層23とする限りにおいて、交互積層膜25の積層数は 問わない。反射防止膜としてのH/L交互積層膜におい ては、透明導電層23は高屈折率層Hとして機能してい る。

【0012】図2は、本発明の導電性反射防止膜21の 他の層構成を示す説明図であり、基板11上に積層され ている交互積層膜25が、低屈折率層L/高屈折率層H /低屈折率層しの3層膜から形成されている点を除い

-2-

3

図2に示したタイプの層構成の導電性反射防止膜の場合 も、図1の場合と同様に、さらに低屈折率層Lの上に、 高屈折率層Hと低屈折率層Lとの組み合せで2層、ある いは4層、6層……と何層でも積層して交互積層膜とす ることができる。

【0013】図3は、本発明の導電性反射防止膜21の他の層構成を示す説明図であり、基板11上に積層されている交互積層膜25が、高屈折率層H/低屈折率層L/高屈折率層Hの3層膜からなり、透明導電層23が高屈折率層H上に形成されている点を除いて、図1に示したものと、基本的に同じ層構成である。図3に示したタイプの層構成の導電性反射防止膜の場合も、図1の場合と同様に、さらに高屈折率層Hの上に、低屈折率層Lと高屈折率層Hとの組み合せで2層、あるいは4層、6層……と何層でも積層して交互積層膜でおいては、透明導電層23とその下の高屈折率層Hとの両層で、1層の高屈折率層(H)の等価膜と見ることができる。

【0014】透明導電層23を形成する透明導電性物質としては、ITO(IndiumTin Oxide; すずをドープした酸化インジウム)、ZnOにAlあるいはSiをドーピングしたもの、あるいはCd2SnO4等の複合酸化物、酸化スズなどが用いられる。

【0015】低屈折率層Lを形成する物質としては、屈 折率 $1.35\sim1.55$ のものが好ましく、フッ化マグ ネシウム(MgF1)、二酸化ケイ素(SiO1)等の 酸化物などの誘電体が代表的である。表面層を、SiO1などの酸化物層から構成することにより、以下のよう な作用効果が得られる。

【0016】① 表面が平滑で指紋などの汚れが容易に 30 拭き取れる。

- ② 耐薬品性が向上する。
- ③ 真空蒸着による成膜であっても、充填率が高いので 環境による色変化および経時変化が少ない。

【0017】高屈折率層Hを形成する物質としては、屈 折率1.8~2.9のものが好ましく、酸化チタン(T iO1)、酸化タンタル(Ta1O5)、酸化ハフニウム (HfO1)、酸化ジルコニウム(ZrO1)、TiO1 +PriO11、ZrO1+TiO1などの誘電体酸化物、 あるいはITO等の透明導電性物質などが用いられる。 特に、表面層の下層を透明導電層とし、残りの高屈折率 層Lを誘電体で形成することにより、全層が誘電体で形成されている通常の反射防止膜と同等以上に広帯域で優れた反射防止特性が得られる。

【0018】具体的な膜構成は、反射率を低下させる中心波長ピークを定め、使用する透明導電性物質、高屈折率物質および低屈折率物質を選択することにより、これらの屈折率と積層数とから、各層の最適膜厚を決定することができる。

【0019】以下、層構成の具体例およびその分光反射 50

特性を表1~表5(図4~8に対応)に示す。なお、第 1層が基板上に直接形成された層であり、以下、順次各 層が積層される。基板としてはBK7(屈折率1.51 5)を用いた。表面層27をMgF2とした表1、表2 の層構成では、広帯域で優れた反射防止特性の得られていることが判る。

[0020]

【表1】

表1:4層膜(特性は図4)

	材料	屈折率	膜厚d (nm)
第1層	TiO2	2.300	62. 22
第2層	S i O ₂	1.460	217.49
第3層	ITO	2.000	1041. 35
第4層	MgF ₂	1.380	499.00

[0021]

【表2】

表2:5層膜(特性は図5)

	<u>材料</u>	屈折率	膜厚d(nm)
第1層	S i O ₂	1.460	826.00
第2層	TiO2	2.300	62. 22
第3層	S i O ₂	1.460	217.49
第4層	OTI	2.000	10 41. 3 5
第5層	MgF	1.380	512. 54

[0022]

【表3】

表3:5層膜(特性は図6)

	<u>材料</u>	屈折率	膜厚d (nm)
第1層	T i O2	2.603	9. 63
第2層	S i O ₂	1.513	34.61
第3層	TiO2	2.603	94. 80
第4層	ITO	1.977	7.17
第5層	S 1 O ₂	1.513	79. 51

[0023]

【表4】

表4:7層膜(特性は図7)

層	<u>材料</u>	屈折率	膜厚d (nm)
第1層	TiO2	2.603	9.63
第2層	SIO2	1.513	34.61
第3層	TiO2	2.603	76. 98
第4層	S 1 O2	1.513	1.09
第5層	TiO2	2.603	17.93
第6層	ITO	1.977	7.17
第7層	SIO	1.513	79.51

[0024]

【表5】

— 3 —

表5:8層膜(特性は図8)

	<u>材_料</u>	屈折率	膜厚d (nm)
第1層	TiO2	2.603	9. 63
第2層	SIO2	1.513	34 . 61
第3層	TiOz	2.603	79. 98
第4層	S I O ₂	1.513	1.09
第5層	TiO2	2.603	17. 93
第6層	SIO2	1.513	1.00
第7層	ITO	1.977	7. 20
第8層	SiO ₂	1.513	79.50

【0025】本発明の導電性反射防止膜は、一般的な真空蒸着法によって形成でき、優れた膜特性が得られる。また、全層を酸化物とし、プラズマ雰囲気における薄膜形成法により成膜することもできる。なお、MgF2は、プラズマ中で形成すると膜に吸収が生じ透過特性が劣化するが、SiO2等の酸化物は、プラズマ中で形成しても膜吸収が生じない。

【0026】全層をプラズマ中で形成すると、通常の真空蒸着法に比べて以下のような作用効果がさらに改善される。

【0027】① 環境による分光反射特性の変化がない。このため、季節等により高湿下、低湿下のように使用環境が変化しても膜の反射光が常に同じである。分光反射特性のピークが変化し、人間の目で観察されるディスプレー面からのわずかな反射色が、緑色→赤味を帯びた緑色、あるいは緑色→青味を帯びた緑色のように微妙に変化すると、人間の目がこのような微妙な色変化に対して敏感であるため、導電性反射防止膜の品質に対する信頼性が低下し、商品品質上好ましくない。

【0028】② 耐摩耗性が大きく、拭いたり、こすっ 30 たりしてもキズが入りにくい。

③ 表面が滑らかなため、指紋などが付着しても容易に 拭き取ることが可能である。

【0029】プラズマ中で成膜する方法としては、スパッタリング法、高周波RFコイルを用いた高周波放電などにより蒸着物質をイオン化して蒸着するイオンプレーティング法、イオン源(銃)により基板にイオンビームを照射しながら真空蒸着を行なうイオンビームアシスト蒸着などがある。

【0030】得られた導電性反射防止膜21は、表面層 4027を介して膜表面から透明導電層23と電気的に接触することができる。よって、導電性反射防止膜21の表面にハンダ等により電極を取り付けたり、あるいは電極端子などを押圧することにより、容易にアースを取ることができる。

[0031]

【発明の効果】本発明によれば、高屈折率層と低屈折率 層とを4層以上積層して反射防止膜を形成するととも に、表面層の下層を透明導電層として導電性を付与する ことにより、表面に電極を取り付けるだけで容易に透明 導電層への電気的接触が可能となる。

【0032】製造例

ITO, TiO1, SiO1の3つのターゲットと、各ターゲット間に基板を移送させる搬送機構を具えたマグネトロンスパッタリング装置を用い、本発明の導電性反射防止膜を成膜した。基板としてのBK7を真空槽内にセットし、1×10⁻⁵Torr以下の高真空まで排気したのち、酸素を含むアルゴンガスを導入してスパッタ圧10力を2×10⁻³Torrに調整した。

【0033】ついで、基板を加熱しながら順次ターゲットをスパッタし、表5に示した8層膜(TiOz/Si Oz/TiOz/SiOz/TiOz/SiOz/ITO/ SiOz) からなる導電性反射防止膜を成膜した。

【0034】この導電性反射防止膜は、耐摩耗性が良好であり摩耗試験で傷が付かず、また、指紋を付けた場合も簡単な空拭きで拭き取ることができた。さらに、導電性反射防止膜を成膜したBK7を、恒温恒湿槽に入れ、10℃-20%RHおよび35℃-80%RHの低温低湿環境および高温高湿環境条件下に反射光を肉視で観察したところ、両環境間で反射光に色変化は見られなかった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の導電性反射防止膜の層構成例を示す説明図である。

【図2】本発明の導電性反射防止膜の層構成例を示す説明図である。

【図3】本発明の導電性反射防止膜の層構成例を示す説明図である。

80 【図4】本発明の導電性反射防止膜の分光反射特性を示すグラフである。

【図5】本発明の導電性反射防止膜の分光反射特性を示すグラフである。

【図6】本発明の導電性反射防止膜の分光反射特性を示すグラフである。

【図7】本発明の導電性反射防止膜の分光反射特性を示すグラフである。

【図8】本発明の導電性反射防止膜の分光反射特性を示すグラフである。

40 【符号の説明】

- 11 基板
- 21 導電性反射防止膜
- 23 透明導電層
- 25 交互積層膜
- 27 表面層
- L 低屈折率層
- H 高屈折率層

